中国国际人才交流大会组委会

关于征集第十七届中国国际人才交流大会

“智力**SHOW**”项目、技术、人才需求的通知

各有关单位：

由科学技术部（国家外国专家局）、深圳市人民政府共同主办的第十七届中国国际人才交流大会（以下简称“大会”）定于2019年4月14至15日在深圳举行。本届大会秉持“融全球智力、促创新合作、谋共同发展”主题，旨在通过专业化的服务，精准化的对接，打造集人才与项目交易为一体的国家级、国际化、综合性的合作平台。为了适应科技和人才交流合作的新规律，突出科技创新引领国际人才交流这一办会思路、以需求为导向，精准推送项目、人才信息，推动国内外相关领域的科技创新资源与国内产、学、研机构深入交流、对接合作，形成高端人才和项目对接落地的务实成果。大会组委会现发起“智力SHOW”项目、人才需求的征集活动，提前搜集汇总各省、区、市参展参会需求，充分利用大会各合作单位资源，让项目、人才、技术、资金等要素充分对接，主动布局和积极利用国际创新资源，推动海外高端人才项目落地，深化国际科技交流合作。所收集的需求大会将会通过官方网站、官方微信公众号等渠道在会前、会中、会后陆续进行发布，形成长效机制，以提高项目、技术、人才、资金对接的效率和精准性。为各参展单位服好务、搭好台。

有意提供优质项目落地洽谈的国内外高层次人才请填写《智力SHOW项目征集表》（详见附件1），申请对接优质项目的机构请填写《CIEP智力SHOW供需征集表》（详见附件2）。

联系人：王婵、梁成强

联系电话：0755-81707961，0755-81707962

邮箱E-mail：cieptalent@126.com

中国国际人才交流大会组委会

2019年 2月 27日

附件1

CIEP智力SHOW项目征集表

|  |  |
| --- | --- |
| \* 姓名 |  |
| \* 毕业学校 |  |
| \* 学历专业 |  |
| \* 联系电话 |  |
| \* 联系邮箱 |  |
| \* 项目名称 |  |
| \* 研究机构 |  |
| \* 通讯地址 |  |
| \*研究机构简介  （300字以内） |  |
| \* 项目简介  （300字以内） |  |
| \* 项目类别  （单选） | □生物技术和诊断 □消费科技 □网络安全  □数据管理与分析 □教育科技 □金融科技  □健康和看护技术 □健身科技 □工业科技  □科技材料和衍生品 □媒体通讯 □智慧城市  □人工智能和虚拟现实 □其他（请补充说明） |
| \*项目成果  （300字以内） |  |
| \* 项目预期  （300字以内） |  |
| \*项目资金需求  （单位：万元） |  |
| \* 寻求合作方式  （可多选） | □股权合作 □联合开发 □购买 □许可使用  □其他（请补充说明） |
| 补充说明 |  |

备注：标注\*为必填项目，请根据实际情况完整填写。

附件2

CIEP智力SHOW供需征集表

|  |  |
| --- | --- |
| \* 单位名称 |  |
| \* 单位性质 |  |
| \* 联系电话 |  |
| \* 联系邮箱 |  |
| 官网地址 |  |
| \* 通讯地址 |  |
| \* 联系人（中） |  |
| 联系人（英） |  |
| \* 单位简介  （300字以内） |  |
| \* 所需（供）资源描述（300字以内） |  |
| \* 供需定位  （单选或者多选） | □生物技术和诊断 □消费科技 □网络安全  □数据管理与分析 □教育科技 □金融科技  □健康和看护技术 □健身科技 □工业科技  □科技材料和衍生品 □媒体通讯 □智慧城市  □人工智能和虚拟现实 □其他（请补充说明） |
| \*单位所在区域及自有资源状况简介（300字以内） |  |
| \* 承接项目资本  （单位：万元） |  |
| \* 对接合作方式  （可多选） | □股权合作 □联合开发 □购买 □许可使用  □其他（请补充说明） |
| 补充说明 |  |

备注：标注\*为必填项目，请根据实际情况完整填写。